PAT-NO:

JP406031764A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06031764 A

TITLE:

MOLDING DEVICE OF HOLLOW MOLDED BODY

PUBN-DATE:

February 8, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME KURIHARA, TSUNEO ICHIKAWA, TERUO KANO, KENJIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HONDA MOTOR CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP04194294

APPL-DATE:

July 21, 1992

INT-CL (IPC): B29C045/00, B29C045/77, B29C045/78, B29C049/06, B29C049/78

US-CL-CURRENT: 425/144, 425/149, 425/170

ABSTRACT:

PURPOSE: To mold efficiently and easily a hollow molded body superior in the quality, by a method wherein the title device can detect reliably a solidified state of molten resin filled into a cavity.

CONSTITUTION: A cavity 18 is formed between a bottom force 14 and top force 16 constituting a mold 12, a gas injection device 26 is arranged in front of molten resin injection side of the cavity 18 and a detecting device 28 is provided at the rear of the cavity 18. The detecting device 28 is provided

10/4/05, EAST Version: 2.0.1.4

with a measuring pin 56 projecting into the cavity 18 and the measuing pin 56 is provided with a thermocouple 58 for <u>detection of a temperature</u> of the resin and a <u>pressure</u> sensor 60 for detection of <u>pressure</u> of the resin.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-31764

(43)公開日 平成6年(1994)2月8日

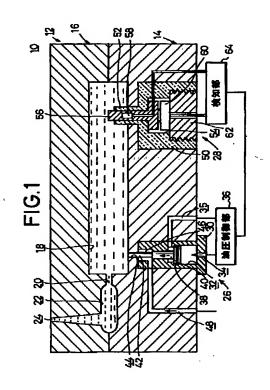
(51)Int.Cl. ⁵ B 2 9 C	45/00 45/77 45/78 49/06 49/78	識別記号	庁内整理番号 7344-4F 7365-4F 7365-4F 6122-4F 6122-4F	F I		技術表示箇所 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
(21)出願番号	}	特顯平4-194294	·	(71)	出願人	000005326
(22)出願日		平成4年(1992)7月21日		(72)}	発明者	本田技研工業株式会社 東京都港区南青山二丁目1番1号 栗原 恒夫 埼玉県狭山市新狭山1-10-1 ホンダエ
				(72)₹		ンジニアリング株式会社内 市川 輝男 埼玉県狭山市新狭山 1 -10-1 ホンダエ ンジニアリング株式会社内
				(72)≩		狩野 健二郎 埼玉県狭山市新狭山 1 −10− 1 ホンダエ ンジニアリング株式会社内
				(74)f	人墅人	弁理士 千葉 剛宏 (外3名)

(54)【発明の名称】 中空成形体の成形装置

(57)【要約】

【目的】キャビテイに充填された溶融樹脂の固化状態等を確実に検出することができ、これにより品質に優れた中空成形体を効率的かつ容易に成形することを可能にする。

【構成】金型12を構成する下型14と上型16との間にキャビテイ18が形成されており、このキャビテイ18の溶融樹脂射出側前部にガス注入手段26が配設されるとともに、該キャビテイ18の後部に検出手段28が設けられる。この検出手段28は、キャビテイ18内に突出する測定ピン56を備え、この測定ピン56に樹脂の温度を検出するための熱電対58と、この樹脂の圧力を検出するための圧力センサ60とが設けられている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 金型内に形成されたキャビテイに溶融樹脂 が射出された後、未凝固の樹脂内部にガスを注入して中 空部を形成するためのガス注入手段と、

前記キャビテイに射出充填された樹脂の温度および圧力 を検出するための検出手段と、

を備えることを特徴とする中空成形体の成形装置。

【請求項2】請求項1記載の成形装置において、前記検 出手段は、前記キャビテイの溶融樹脂射出側前部とは反 対側の後部に設けられることを特徴とする中空成形体の 10 成形装置。

【請求項3】請求項2記載の成形装置において、前記検 出手段は、ガス注入により中空部となる部分に対応して 配設されることを特徴とする中空成形体の成形装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、溶融樹脂を金型内のキ ャビテイに射出した後、ガスを注入して中空部を有する 成形体を成形するための成形装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、中空部を有する樹脂製成形体 を射出成形により成形するための成形装置が知られてい る。この種の成形装置では、金型のキャビティ内に溶融 樹脂が射出充填された後、比較的圧力の大きなガス (登 素ガス等) が吹き込まれることにより樹脂内部にガスが 充填されて中空部が形成され、この樹脂が凝固されるこ とによって中空成形体が成形されている(特公昭48-41264号公報等参照)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の 30 従来技術では、キャビテイに溶融樹脂が射出充填された 後、前記樹脂の表面が所望の状態に固化した時点でガス を注入することが極めて困難となるという問題がある。 すなわち、金型自体の温度や充填される溶融樹脂の温度 等の種々の要因によりキャビティ内で樹脂が凝固する時 間が異なってしまい、これを正確に検知することができ ないからである。従って、キャビテイ内の樹脂の外層が 十分に固化しない状態、あるいは樹脂の凝固が進行した 後にガスが注入される場合が多く、所望の中空成形体を 効率的に得ることができないという不具合が指摘されて いる。

【0004】本発明はこの種の問題を解決するものであ り、キャビテイに充填された溶融樹脂の固化状態等を確 実に検出することができ、これにより品質に優れた中空 成形体を効率的かつ容易に成形することが可能な中空成 形体の成形装置を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するた めに、本発明は、金型内に形成されたキャビティに溶融 て中空部を形成するためのガス注入手段と、前記キャビ テイに射出充填された樹脂の温度および圧力を検出する ための検出手段と、を備えることを特徴とする。

[00061

【作用】本発明に係る中空成形体の成形装置では、金型 内に形成されたキャビテイに溶融樹脂が射出充填される と、この樹脂の温度および圧力が検出手段を介して検出 されるため、前記樹脂の温度および圧力状態からキャビ テイ内における樹脂の固化状態や中空部の形成状態等が 正確に検出される。従って、この情報に基づいてガスの 注入タイミング等を設定することにより、高品質な中空 成形体を確実かつ容易に成形することができる。

[0007]

【実施例】本発明に係る中空成形体の成形装置について 実施例を挙げ、添付の図面を参照しながら以下詳細に説 明する。

【0008】図1および図2において、参照符号10 は、本発明の第1の実施例に係る成形装置を示す。この 成形装置10は、金型12を備え、この金型12を構成 20 する下型14と上型16との間にキャビテイ18が形成 される。 このキャビテイ18の一端側に堰20および湯 道22を介してインジェクションノズル24が連通す

【0009】下型14には、キャビテイ18の堰20 側、すなわち、溶融樹脂射出側前部に対応してガス注入 手段26が設けられるとともに、このキャビテイ18の 前記溶融樹脂射出側前部とは反対側の後部に検出手段2 8が設けられる。ガス注入手段26は、下型14に嵌着 される油圧シリンダ30を備え、この油圧シリンダ30 内に形成されるシリンダ室32に油圧ライン34、35 が連通する。この油圧ライン34、35は油圧制御部3 6に接続され、この油圧制御部36の駆動作用下にシリ ング室32内に配設されているピストン38が上下方向 に摺動変位する。

【0010】このピストン38から上方に延びるロッド 40の先端部に、ピン部42が同軸的かつ一体的に設け られている。ピン部42は、下型14に形成されている 孔部44に嵌合するとともに、その先端部をキャビティ 18内に臨入可能にその長さが選択されている。油圧シ リンダ30には、ピン部42を囲繞するように室46が 形成され、この室46にガス通路48の一端が連通す る。このガス通路48の他端側は下型14から外部に延 び、図示しない高圧ガス供給源に連通している。

【0011】検出手段28は、下型14に固着されるケ ーシング50を備え、このケーシング50は熱伝導率の 低い、例えば、SUS材やセラミックス等で形成されて いる。ケーシング50の端部には、キャビテイ18の後 部側に突出する筒状部52が設けられており、この筒状 部52内およびケーシング50の開口部54内に測定せ 樹脂が射出された後、未凝固の樹脂内部にガスを注入し 50 ン56が嵌合配設されている。この測定ピン56は熱伝

導率の高い、例えば、銅材等で形成されており、その先 端部が所定の長さだけキャビテイ18内に臨入する。

【0012】測定ピン56の途上には、温度検出手段、例えば、熱電対58が取着されるとともに、この測定ピン56の大径な下端部側には、圧力検出手段、例えば、圧力センサ60が配設され、この圧力センサ60および測定ピン56がプラグ部材62を介してケーシング50に固定されている。熱電対58および圧力センサ60は、検知部64に電気的に接続されている。

【0013】次に、このように構成される成形装置10 10 の動作について、図3に示すフローチャートを参照して説明する。

【0014】先ず、金型12を構成する下型14と上型16とが型締めされ(ステップS1)、ガス注入手段26を構成するピン部42により孔部44が閉塞された状態で(図1参照)、インジェクションノズル24から湯道22および堰20を介してキャビテイ18に溶融樹脂が射出充填される(ステップS2)。その際、図示しない高圧ガス供給源からガス通路48を介して室46内に高圧ガスが導入されている。

【0015】次いで、ステップS3において、キャビティ18内に充填されている溶融樹脂の表面が所望の固化状態になったか否かが判断される。すなわち、キャビティ18内に溶融樹脂が充填されると、この樹脂の温度が検出手段28を構成する測定ピン56から熱電対58を介して検出されるとともに、該樹脂の圧力がこの測定ピン56から圧力センサ60を介して検出される。その際、検出手段28により検出される溶融樹脂の温度および圧力は、図4に示すように、経時的に低下するものであり、そのデータのピークとなる充填終了時(to)から所定時間経過した時点(時間tı)で樹脂の温度および圧力が所望の値となる。従って、その時間tıを計時することにより、キャビティ18内の樹脂表面が所望の固化状態に至ったことが検出される。

【0016】そこで、油圧制御部36の駆動作用下に油圧シリンダ30の油圧ライン34に圧油が供給され、シリンダ室32内のピストン38が上昇してピン部42の先端部がキャビテイ18内に所定量だけ突出し、このキャビテイ18内で凝固する前の樹脂表面に小孔が形成される。その後、油圧ライン35に圧油が供給されることによってピストン38を介してピン部42が下降し、孔部44が室46に連通する。このため、高圧ガスが孔部44からキャビテイ18内の樹脂内部に導入され、中空部70が形成される(ステップS4および図2参照)。【0017】ステップS5において、キャビテイ18内に所望の中空部70が形成されたか否かが判断される。すなわち、測定ピン56がキャビテイ18内の樹脂に接している際には、熱電対58を介して検出される温度は徐々に低下していくが、この測定ピン56を囲繞して中空部70が形成されると、該運定ピン56を囲繞して中空部70が形成されると、該運定ピン56がガスに関わ

れるために熱電対58を介して検出される温度が急激に下降し始める(図5A中、時間t2参照)。一方、圧力センサ60を介して検出される圧力は樹脂の表面固化に伴って徐々に下降しており、測定ピン56が中空部70に囲繞されることによってこの測定ピン56には高圧ガスの圧力が作用し、検出される圧力が一旦上昇する(図5B参照)。

【0018】従って、図5Aおよび図5Bに示すような温度の急激な下降および圧力の上昇が惹起される前においては、高圧ガスの注入量を追加し(ステップS6)、該温度および圧力が所望の状態となってステップS5でYESと判定されると、ステップS7に移り、中空成形体が取り出し可能な温度まで冷却されたか否かが判断される。この樹脂の冷却状態は、検出手段28を構成する熱電対58により検出される温度に基づいて判断されるものであり、図6に示すように、検出温度が樹脂固化温度であるT℃となった時点において金型12の型開きが行われる(ステップS8)。そして、この金型12から中空成形体が取り出され(ステップS9)、この中空成形体が取り出され(ステップS9)、この中空成形体が取り出され(ステップS9)、この中空成形体から不要な部分が除去されて製品が得られる。

【0019】このように、本実施例では、キャビテイ1 8内に充填された樹脂の温度変化並びに圧力変化を検出 手段28を構成する熱電対58および圧力センサ60を 介して連続的に検出している。従って、検知部64において、この温度データ並びに圧力データを介してキャビ テイ18内における樹脂の種々の状態、すなわち、樹脂 表面の固化状態、中空部70の形成状態および中空成形 体の冷却状態等をリアルタイムで正確に検出することが できる。これにより、金型12自体の温度や射出される 溶融樹脂の温度の変化等に影響されることがなく、樹脂 内部への高圧ガスの注入開始時期やこの高圧ガスの注入 停止時期および金型12の型開き時期等を高精度に制御 することができ、高品質な中空成形体を効率的かつ容易 に成形し得るという効果が得られる。

【0020】次に、本発明の第2の実施例に係る成形装置10aを、図7および図8を参照して以下に説明する。なお、第1の実施例に係る成形装置10と同一の構成要素には同一の参照数字に符号aを付して、その詳細な説明は省略する。

0 【0021】この第2の実施例に係る成形装置10aでは、下型14aと上型16aとの間に、キャビテイ18aに連通する幅狭な通路100を介してオーバーフロー部102が設けられている。このオーバーフロー部10 2には、検出手段28aが配設されるとともに、この検出手段28aを構成する測定ピン56aがオーバーフロー部102内の中空部70aに対応する位置に突出して配置されている(図8参照)。

している際には、熱電対58を介して検出される温度は 【0022】従って、この成形装置10aでは、前述し 徐々に低下していくが、この測定ピン56を囲繞して中 た成形装置10と同様に、検出手段28aによりオーバ 空部70が形成されると、該測定ピン56がガスに覆わ 50 一フロー部102に充填された樹脂の温度変化並びに圧

力変化を検出して高圧ガスの注入タイミングや中空部7 O aの形成状態および樹脂の固化状態等を正確に検出す ることができ、品質に優れた中空成形体を得ることがで きるという効果が得られる。

[0023]

【発明の効果】本発明に係る中空成形体の成形装置によ れば、以下の効果乃至利点が得られる。

【0024】キャビテイに射出充填された樹脂の温度お よび圧力が検出手段により検出されることによって、こ の温度データおよび圧力データを介してガスの注入タイ 10 16、16 a…上型 ミング等を正確に検出することができる。これにより、 品質に優れた中空成形体を効率的かつ容易に成形するこ とが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例に係る成形装置の概略縦 断説明図である。

【図2】前記成形装置における中空成形体の成形途上の 動作説明図である。

【図3】前記成形装置により中空成形体を成形する際の フローチャートである。

【図4】樹脂の温度および圧力変化を示す図である。

【図5】高圧ガス注入による樹脂温度および圧力の変化

を示す図である。

【図6】樹脂温度の変化を示す図である。

【図7】本発明の第2の実施例に係る成形装置の概略経 断説明図である。

6

【図8】前記成形装置の動作説明図である。

【符号の説明】

10、10 a…成形装置

12、12a…金型

14、14 a…下型

18、18a…キャピテイ

26、26 a…ガス注入手段

28、28 a…検出手段

30、30 a…油圧シリンダ

42、42a…ピン

44、44 a…孔部

50、50a…ケーシング

56、56 a…測定ピン

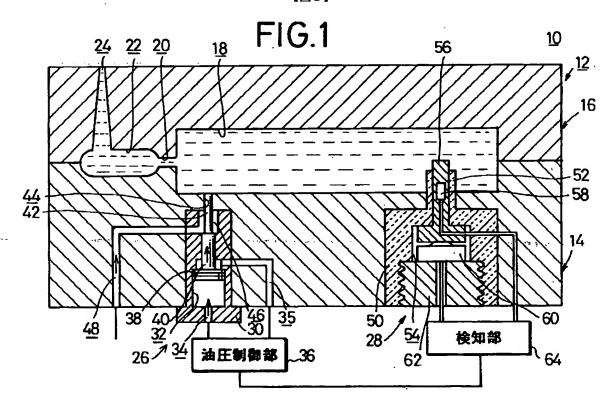
58、58 a…熱電対

20 60、60 a…圧力センサ

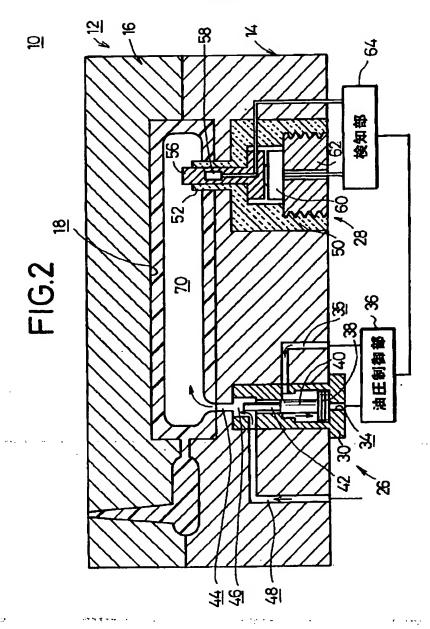
64、64 a…検知部

102…オーバーフロー部

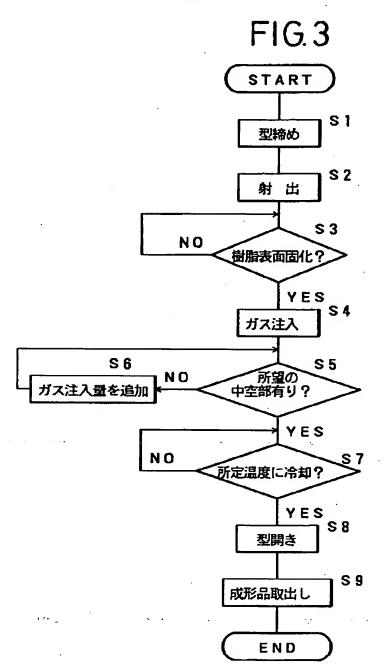
【図1】





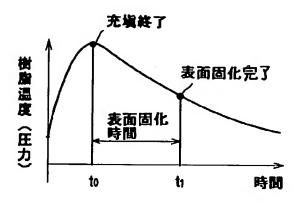


【図3】



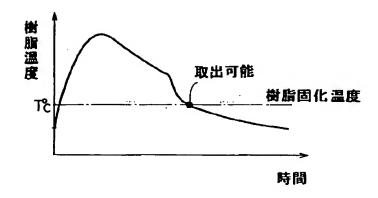
【図4】

FIG.4



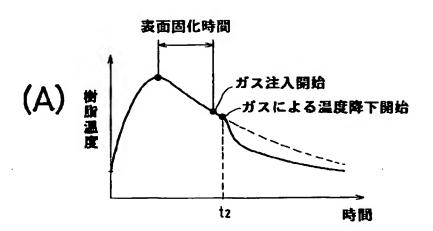
【図6】

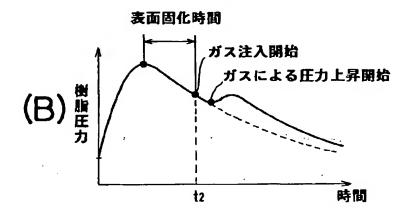
FIG.6

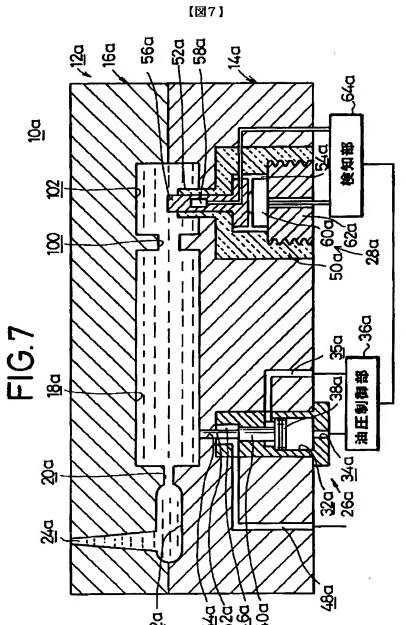


【図5】

FIG.5

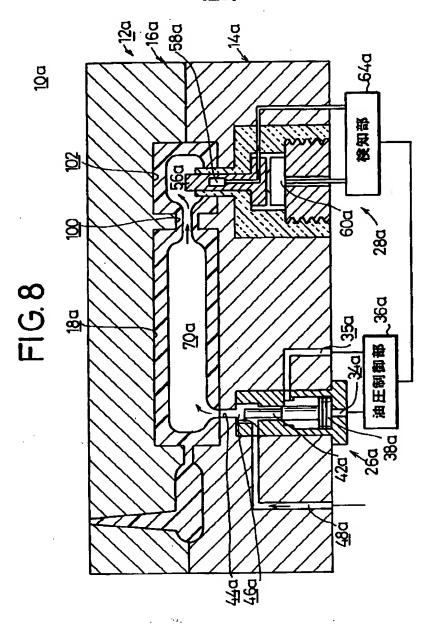






714





フロントページの続き

(51) Int.Cl.⁵
// B29L 22:00

識別記号

庁内整理番号 4F FΙ

技術表示箇所